

檔 號：

保存年限：

## 科技部南部科學工業園區管理局 函

機關地址：741-47台南市新市區南科三路  
22號

聯絡人：張庭瑜 專員

電話：06-5051001分機2125

傳真：06-5050312

電子信箱：tingyu@stsp.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國107年11月5日

發文字號：南投字第1070031898A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本局公開徵求108年度「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」，請查照並轉知所屬踴躍提出申請。

說明：

- 一、依據「科技部南部科學工業園區管理局南部智慧生醫產業聚落推動計畫實施點」辦理。
- 二、本次公開徵求期程自即日起至本(107)年12月6日止，108年度計畫執行開始日以108年1月1日起算。
- 三、有關徵求公告、申請手冊等資料，請逕自本局網站(<http://www.stsp.gov.tw/>)點選園區通報，自行下載。
- 四、本案聯絡人：南部智慧生醫產業聚落輔導及推廣服務平台計畫辦公室－鄭惠萍小姐(06)5051001轉2149，alice01@mail.mirdc.org.tw、鄭季榛小姐(06)5051001轉6333，vanessa@mail.mirdc.org.tw。

正本：園區廠商(全部)(共226單位)、醫療及研究機構(共205單位)、學校機構(共117單位)

副本：南部智慧生醫產業聚落輔導及推廣服務平台計畫辦公室、本局投資組



局長 林威呈 決行



